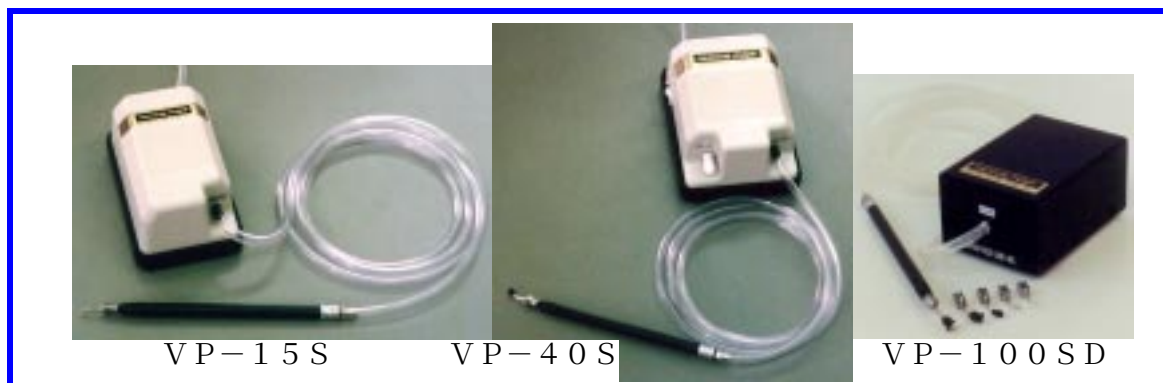


SMT時代に対応



真空吸着ピンセット VP series

SMT部品専用の真空吸着ピンセットです。チップ部品やQFP-LSIなど電子部品の取扱いが簡単にできます。

VP-15S	(チップC,R専用)
VP-40S	(チップC,R及びFP-LSI用)
VP-40W	(チップC,R及びFP-LSI用 ツインペン)
VP-41SD	(チップC,R及びFP-LSI用 強力型)
VP-41WD	(チップC,R及びFP-LSI用 強力型 ツインペン)
VP-100SD	(超強力型、エアータイプ)

特 長

- 汎用電磁式ダイヤフラムポンプの採用により、真空源やエア源を必要としません。(VP-100SDを除く)
- 軽量金属グリップ(ペン)なので、静電気に弱い半導体シリコンチップやFP-LSI等、電子部品の取扱いに最適です。
- 用途により、6種類から選べます。
- 全機種に柔らかいシリコン・ホースを採用、グリップ操作が容易です。
- 0.34φ(G23R)ノズルの追加により、1005サイズの極小チップ部品も取扱い可能になりました。

用 途

- ・チップ部品やQFP-LSI等電子部品の吸着取扱い。
- ・レンズや半導体シリコンチップなどの吸着取扱い。

仕 様

機 種		VP-15S	VP-40S	VP-40W	VP-41SD	VP-41WD	VP-100SD
電源		AC100V 50/60Hz (120V,220V,240V仕様もあります)					エアー入力のみ
真 空 ポ ン プ	方式	電磁式ダイヤフラムポンプ					バキュームエジェクター
	型式	VP-1500	VP-4000				VP-103
	電力	2.5W	3.5W				エアー：1～4kgf/cm ²
	真空圧力	50mmHg(50Hz) 60mmHg(60Hz)	90mmHg(50Hz) 100mmHg(60Hz)				0～400mmHg
	寸法	W67×D114×H54mm	W91×D132×H60mm				W70×D120×H50mm
	重量	230g	420g				370g
ペ ン	グリップ	VP-10B：アルミニウム 8φ×145mm 約11g（ノズル付き）					
	ホース	OD6φ×4φ×1.5m シリコンホース					
	ノズル	0.34φ，0.72φ 1.11φ	0.34φ，0.72φ，1.11φ 吸着パッド3.5φ		0.34φ，0.72φ，1.11φ 吸着パッド3.5φ，6φ，8φ		
吸着能力		0.25g/1.11φ	0.6g/1.11φ，4g/3.5φ		10g/6φ，25g/8φ		50g/6φ，100g/8φ

※本仕様は予告なく変更することがあります。

株式会社 日本パルス技術研究所

本 社：〒372-0804 群馬県伊勢崎市稲荷町425-3 Tel:0270-23-1031 Fax:0270-23-1943
前橋事業所：〒379-2122 群馬県前橋市駒形町506-3 Tel:027-266-6381 Fax:027-267-1373

http://www.jppl.co.jp/
E-mail:info@jppl.co.jp